



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАТЫ

Количество слоёв меди:	2	Толщина платы:	1,6000 mm
Габариты платы:	90,0000 mm x 100,0000 mm	Мин. сверло:	0,3000 mm
Мин. дорожка/зазор:	0,2000 mm / 0,0000 mm	Контроль импеданса:	Нет
Покрытие меди:	Immersion silver	Метал. торцы:	Нет
Периферийные полу-отверстия:	Нет		
Краевой соединитель:	Да, с фаской		

A7-CPU-BIG-ROM

Ячейка процессора
Агат-7
Большое ПЗУ

Лит.	Масса	Масштаб
Лист 1	Листов 1	

nopmeister@gmail.com